

## TO-220 封装,厚膜和薄膜技术 功率可达50W,热阻2.3℃/W,极好的频率特性

## 使用厚膜和薄膜两种电阻技术的 TO-220封装功率电阻

相比较厚膜电阻技术,薄膜电阻可以提供更好的温飘和精度。 RMP50U系列产品在10R-51KΩ的阻值范围内使用金属化薄膜 电阻技术,不仅可以实现高达50W的功率,而且可以提供 50ppm的温飘和1%的阻值精度。本系列在0.02-510KΩ的阻值 范围内也可以提供标准厚膜电阻技术。





规格和参数												
系列	功率	阻值范围	阻值标准	温飘	可选精度	电阻技术	热阻	绝缘电压	最大工作 电流	工作温度	频率特性	
											并联电容	串联电感
RMP50UH	50W	0.02-0.091	E12	±250ppm	±5%	厚膜	2.3℃/W	2000VAC	25A	-55~+175℃	2pF	10nH
RMP50UA	50W	0.1-9.9R	E24	±100ppm	±1%,±5%	厚膜	2.3℃/W	2000VAC	25A	-55~+175℃	2pF	10nH
RMP50UC	50W	10-51K	E24	±50ppm	±1%	薄膜	2.3℃/W	2000VAC	25A	-55~+175℃	2pF	10nH

尺寸单位: mm













